

"High Frequency Ceramic Solutions"

Mini Passive RF Diplexer 2.4/5.4GHz for 802.11-WLAN-WiFi

P/N 2450DP14C5400

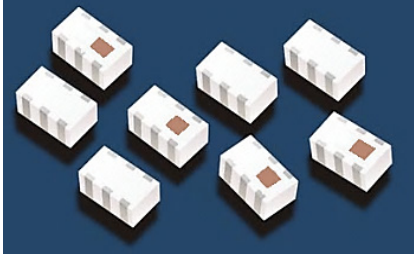
EIA 0603 with LPF/BPF Filtering Scheme

Detail Specification: 9/25/2014

Page 1 of 3

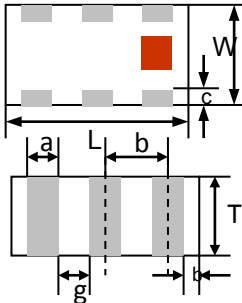
Not exactly what you are looking for and want to see our other diplexers? Go to: www.johansontechnology.com/diplexers

General Specifications

Part Number	2450DP14C5400		
Passband (MHz)	2400~2500	4900~5900	
Insertion Loss (dB)	0.8 max.	1.2 max.	
Attenuation I (db)	18 min. @ 4.8 ~ 6.0 GHz	18 min. @ 2.4 ~ 2.5 GHz	
Attenuation II (db)	20 min. @ 7.2 to 7.5GHz	18 min. @ 9.8 to 11.8GHz	
Passband VSWR	2.0 max.	2.0 max.	
Operating Temp. Range	-40 to +85 °C		
Recom. Storage Conditions¹	+5 to +35 °C, Humidity 45~75%RH		
Storage Period	18 months max.		
Power Capacity	2W max. (CW)		
Reel Quantity	4,000		

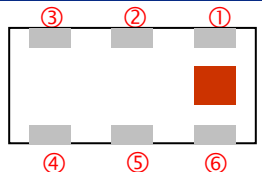
¹This applies on to pre-intallation storage (i.e. still on T&R)

Mechanical Dimensions

	In	mm	
L	0.063 ± 0.004	1.6 ± 0.1	
W	0.031 ± 0.004	0.8 ± 0.1	
T	0.016 ± 0.004	0.4 ± 0.1	
a	0.008 ± 0.004	0.2 ± 0.1	
b	0.008 ± .004/.006	0.2 ± 0.1/0.15	
c	0.006 ± 0.004	0.15 ± 0.1	
g	0.012 ± 0.004	0.3 ± 0.1	
p	0.020 ± 0.002	0.5 ± 0.05	

Terminal Configuration

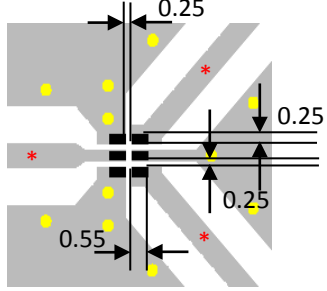
No.	Function	No.	Function
1	High Freq (5.4GHz) Band	4	GND
2	GND	5	Common Port
3	Low Freq (2.45GHz) Band	6	GND



Part Number Explanation

P/N Suffix	Packing Style	Bulk	Suffix = S	eg. 2450DP14C5400S
		T & R	Suffix = E	eg. 2450DP14C5400T
	Termination style	100% Tin	Suffix = None	eg. 2450DP14C5400(T or S)
	Evaluation Board	2450DP14C5400-EB1SMA		

Mounting Considerations

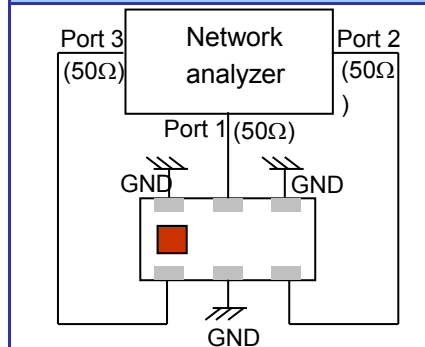


Solder Resist
 Land
 Through-hole (φ 0.35)

* Line width should be designed to match 50ohm characteristic impedance, depending on PCB material

Need the layout file of the above? Send us a message at: <http://www.johansontechnology.com/component/techquestion>

Measuring Diagram



"High Frequency Ceramic Solutions"

Mini Passive RF Diplexer 2.4/5.4GHz for 802.11-WLAN-WiFi

P/N 2450DP14C5400

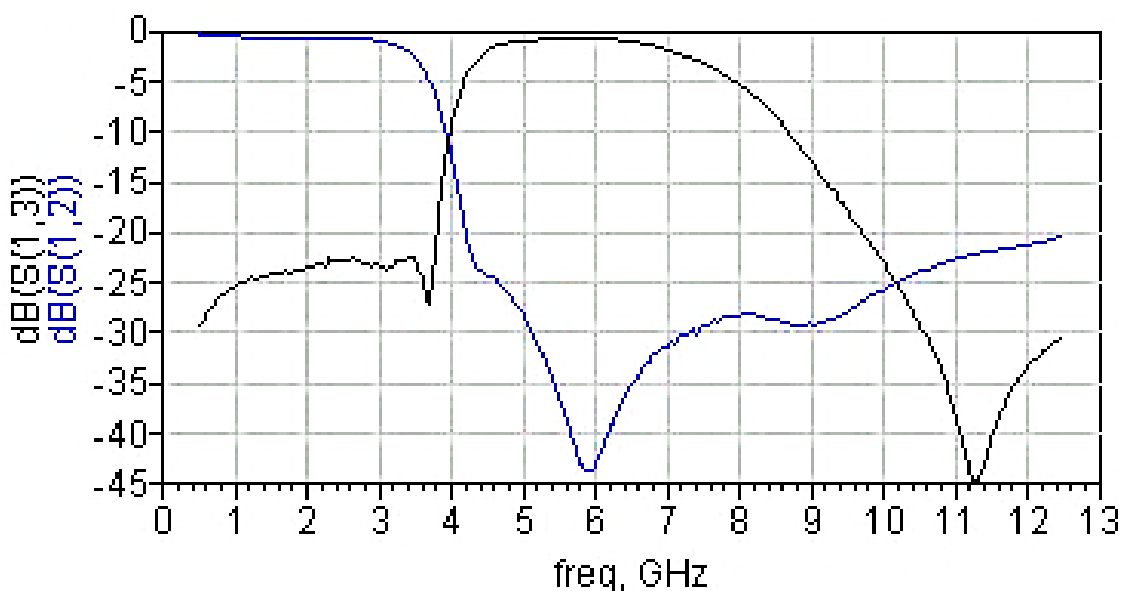
EIA 0603 with LPF/BPF Filtering Scheme

Detail Specification: 9/25/2014

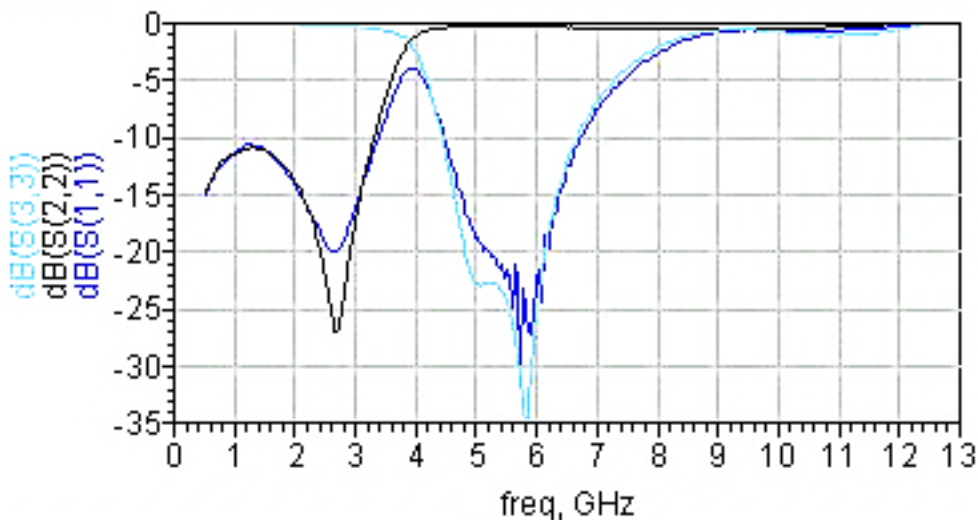
Page 2 of 3

Typical Electrical Characteristics (T=25 °C)

Attenuation



Return Loss



The contents of this data sheet are subject to change without notice. Please confirm the specifications and delivery conditions when placing your order. All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

"High Frequency Ceramic Solutions"

**Mini Passive RF Diplexer 2.4/5.4GHz for 802.11-WLAN-WiFi
EIA 0603 with LPF/BPF Filtering Scheme**

P/N 2450DP14C5400

Detail Specification: 9/25/2014

Page 3 of 3

RoHS Compliance

www.johansontechnology.com/technical-notes/rohs-compliance.html

Packaging information

www.johansontechnology.com/ipcpackaging.html

Soldering Information

www.johansontechnology.com/ipcsoldering-profile

Layout Files, s-parameters and any other technical questions

www.johansontechnology.com/component/techquestion/?Itemid=407

MSL Info

www.johansontechnology.com/technical-notes/msl-rating.html

Recommended Storage Condition and Max Shelf Life

www.johansontechnology.com/ipcstorage-shelflife

Antenna layout and tuning techniques

www.johansontechnology.com/tuning

Antenna layout review, tuning, and characterization services

www.johansontechnology.com/ipcantennaservices

The contents of this data sheet are subject to change without notice. Please confirm the specifications and delivery conditions when placing your order. All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



Ver. 1.1

www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2014 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9